

融通高科

北京融通高科科技发展有限公司成立于2002年8月15日，在北京中关村上地信息产业基地拥有独栋研发楼，是高新技术企业、双软企业、集成电路设计企业、国家密码管理局指定生产商用密码产品的定点企业，具备IC卡及IC卡读写机具生产资质的企业。

融通高科主营业务是以芯片设计、密钥认证技术为依托，在智能仪表（水电气）行业推广应用安全芯片（ESAM）、IC卡、密钥系统、主控MCU及电子模块产品；在金融电信领域推广应用金融IC卡芯片、移动通讯芯片；在智能仪表、智能卡、物品防伪、资产管理、智能交通、酒类和服装流通管理、物流管理等物联网领域基于13.56MHz/900MHz频段推广应用密钥管理系统、加密机、电子标签及IC卡读写设备。

融通高科注重人才的引进和科技创新，公司员工95%以上拥有本科学历，10%以上拥有研究生及以上学历，公司聚集了一批从事智能表、集成电路设计、智能卡、RFID、数据安全研究的专家，技术起点高，研发能力强，相继推出了200多项具有自主知识产权及专利技术和产品，承担了多项国家重大科技研发项目。

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/rtgk-976799.html>